PUB-NO: JP360152386A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 60152386 A

TITLE: LASER WORKING DEVICE

PUBN-DATE: August 10, 1985

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY HONGO, MIKIO

MIYAUCHI, TAKEOKI YAMAGUCHI, HIROSHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

HITACHI LTD

COUNTRY

APPL-NO: JP59155374

APPL-DATE: July 27, 1984

US-CL-CURRENT: 219/121.74 INT-CL (IPC): B23K 26/02

### ABSTRACT:

PURPOSE: To provide a laser working device which enables working with high accuracy by the constitution in which laser light and reference light having the extremely proximate wavelengths are used to eliminate the influence of the chromatic aberration owing to an objective lens.

CONSTITUTION: The beam from an oscillator which oscillates laser light 18 of a wavelength in a visible region (e.g.; a dye laser oscillator 17) is expanded 3 and is reflected 19 so as to be irradiated onto a slit 6. On the other hand, the reference light from a reference light source 5 is irradiated onto the slit 6 after only the wavelength thereof which is approximate to the wavelength of the laser light and can transmit the mirror 19 is transmitted through said mirror. The light is formed to a square shape of an optional size by the slit 6 and is reflected 7 so that the slit image reduced to the inverse number of the power of an objective lens 8 is formed on a work 9 by said lens. While the operator observes said image through an eyepiece lens 12, the operator adjusts the size of an aperture and positions of the aperture by the slit 6 according to the working region. The laser is thereafter oscillated and after it is confirmed that a shutter 21 is closed, i.e., a sensor 21 is closed by a control circuit 22, the laser is generated by as much as the set number of pulses or time and the shutter 21 is opened upon ending of the oscillation to prevent entry of the laser light to the observer's eyes.

COPYRIGHT: (C) 1985, JPO&Japio

# ⑩日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

## ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60-152386

(f) Int Cl 4 B 23 K 26/02

識別記号

厅内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)8月10日

7362-4E

審査請求 有 発明の数 1 (全5頁)

❷発明の名称 レーザ加工装置

> ②特 願 昭59-155374

❷出 昭54(1979)4月6日

前実用新案出願日援用

⑫発 明 者 本 郷 横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作所生産技 幹 雄 術研究所内 砂発 明 者 宮 横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作所生産技 奪 興 術研究所内 ⑫発 明者 山口 横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作所生産技 司 術研究所内 ⑪出 願 人 株式会社日立製作所

砂代 理 人 弁理士 高橋 明夫 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

外1名

1 発明の名称 レーザ加工装置

## 2 特許請求の範囲

可視領域の彼長をもつレーザ光を発生するレ ザ尤発生手段と上配レーザ先発生手段からのレ ザ光の波長と極めて近い放長を有し、かつ比較 的狭い波長帯域の参照光を発生する参照光発生 手段と、上配レーザ光と参照光と同一光軸上に 結合する光学系と、上記光軸に垂直な面内で任 意寸法の矩形開口を形成する矩形開口手段と、 該 矩 形 開 口 を 被 加 工 物 表 面 に 縮 小 投 影 さ せ る 対 物レンズと、上記参照光による上記矩形開口の 稲小投彫像と被加工物表面を観察する観察尤学 系とを備えたことを特敵とするレーザ加工装**懺**。 3 発明の詳細な説明

(発明の利用分野)

本発明はレーザ加工装置に関するものである。 〔発明の背景〕

発振器から発振されたレーザ光をスリットに より任意の大きさの矩形に成形し、対物レンズ

によりこのスリット像を加工面上に縮小投影し て矩形領域を一括加工する方式のレーザ加工装 懺 として、第 6 凶に示した構成のものが知られ ている。即ちYAGレーザ発振器1から発暖され たレーザ光2はピームエキスパンダ3によりピ - ム径を拡けられて、ダイクロイックミラー 4 によりスリット6上に照射され、同時に参照光 源 5 からの参照光はレーザ光 2 と何じ光軸上を ダイクロイックミラー4を透過してスリット6 上に無射される構成になっている。まず、谷州 光が任意の大きさの矩形にスリットもにより成 形され、スリット6を通過した光はハーフミラ - 7 で曲げられ、対物レンメ8 により被加工物 9 上に対物レンメ 8 の倍率の逆数の大きさのス リット像が結像される。その像をレーザ光をカ ットするフィルタ10 ,ブリズム11. 接眼レン メ 1 2 を 通 し て 観 祭 し な が ら 加 工 領 椒 に 応 じ て ス リット6の大きさ調整および位置合せを行い、 レーザ光2を照射する。然るにレーザ光2は終 照光と同様にスリットもで成形され、縮小され

しかし、第6図に示したレーザ加工装置にお いては、観察は白色光、参照光は特定波長の可 視尤を使い、かつフィルタ10によりレーサ光2 をカットできる様化レーザ光2として可視領域 以外の波長を使用しており、診照光によるスリ ット像と実際に加工される領域は、対物レンズ 8 の色収差の影響でずれが生じる。この色収差 によるずれは加工対象がフォトマスクやICの様 **に限定された微細な領域である場合には、数命** 的な欠点となる。これを解決するため、色収差 を補正するための尤学系を付加させたり、参照 **尤とレーザ光の色収差のない対物レンメを使用** する必要があるが、朗者は調整が困难であり、 完全に色収差をなくするととは難しく、後者は 特別に製作しなければならず、傷めて高価にな つてしまりという欠点があった。

(発明の目的)

Y was b

ビームをピームエキスパンダるで拡け、ダイク ロイックミラー19 で反射させてスリット 6 上化 照射する。一方、参照尤領5からの参照尤は特 性フィルタ20により、レーザ光の波長に近く、 かつダイクロイックミラー19を透過できる放長 のみ透過させて、スリット6上に照射させる。 ととで、まずスリットるによって任意の大きさ の矩形に成形し、ハーフミラー1で反射させて 対物レンズ8により被加工物9上に対物レンズ 8 の倍率の逆数に縮小されたスリット像が結像 される。その像を接眼レンズ12で観察しながら 加工領域に応じてスリットもによる開口の大き さの調整および加工位置合せを行う。との場合、 シャッタ21は崩いた状態にある。その後レーザ 光を発氓させる。との時、制御国路22により、 シャッタ21が閉じてから、即ちセンサ23で シャ **ッタが閉じたことを確認してから設定したバル** ス数あるいは設定した時間だけ発掘させ、発掘 が終了してからシャッタ21を開く。これにより、 レーザ光が観察者の眼に入ることを防ぐことが

本発明の目的は、上記した従来技術の欠点をなくし、色収差の影響を受けない、高精度な加工を行えるレーザ加工装置を提供するにある。 〔発明の概要〕

本発明は、レーザ光と参照光を被投の値めて近いものを使用することにより、対物レンズによる色収差の影響をなくしたものである。即ち、可視鎖の破長のレーザ光を使用し、反射情域の値がて狭いダイクロイックミラーで反射させ、かつ、レーザ光の放長に近く、ダイクロイックミラーを透過できる放慢の光を参照光として使用し、対物レンズの色収差を無視するように構成した。

#### 〔発明の寒施例〕

以下本発明を図れ従って具体的れ説明する。 第1図に示したのは本発明によるレーザ加工装置の概略図である。可視領域の波長のレーザだ 18を発展する発振器(図では一例として N \*レーザ発振器 15で発振された N \*レーザ 光 16で励起 する色紫レーザ発振器 17 で示してある)からの

できる。

ここで、削に述べたダイクロイックミラー19 の反射または透過特性は第2図に示す如く、低めて狭い反射帯域を持つものであり、また、特定波長(この場合にはレーザ光の波長AL)の反射率は十分に高いもので、誘電体の多層膜を透明基板上に蒸磨することにより、容易に得られる。

また、特性フィルタ20は第3 図に示す如く、 極めて狭い透過帯域をもち、かつ特定被長(と の場合にはレーザ たの被長に近く、ダイクロイ ックミラー19 の透過率が大である被長 lp)の透 過率が十分に大きいもので、誘 健体の多層膜を 透明基板に蒸着することにより得られる。

以上の様に、第2図、第3図に示す特性を持ったダイクロイックミラー19と特性フィルタ20を使用することにより、レーザ光の被長 J L と 総 服 光の 被長 J P を 極めて近くすることができ、 対物レンズによる色収差の影響を 無視する ことができる。 また、第3図には J L < J P で示してある

が、 l L > l p の場合も同様である。

次に他の実施例を示す。第1図に示した加工 装置において、第3凶に示した透過帯域の非常 尺狭いフィルタ20の代りに、第4図に示す機に レーザ光の波長してを中心に、一定巾の透過客を 持つフィルタを使用するものである。この場合、 参照尤としては第5図に示す様なレーザ光の波 段 d L の 両 側 に ビー ク が ある 光 ( dp1, dp2)を 使 用することになり、それぞれ lpiとlp2のレー. ザカの彼長しなからのずれによる色収差を平均化 する色収差の影響を全く無視することができる。

さらに、第1凶において、レーザ光源(ヒー ムエキスパンダ3を含む)と参模光源の位置が 入れ換った場合でも、ダイクロイックミラー 19 の特性が反転したもの、即ち、第2凶において 縦舳を反射客に置き換えた特性のものを使用す ることにより、全く同じ効果があることは明ら かである。

また、本実施例で用いている色素レーザは、 発振波長可変であり、グイクロイックミラー19

の遊過審曲線から、許容されるぎりぎりまで、 参照光の波長に近く調整が可能である。

### ( 発明の効果)

以上説明したように本発明によれば、従来加 工に使用するレーザ光の放長と、位置合せ等に 使用する参照光の被長が大きく違い、対物レン スの色収差により高精度な位置合せが行えず、 その色収差を取り除くために補正光学系を設け たり、色収差を取り除いた特別なレンズを製作 したりするため尤学系が高価であり、調整も大 変であったが、安価な光学系により、色収差の 影響を受けない高精度な加工が行える。

さらに従来用いられて赤外の岐長のレーザ( YAGレーザ)に比べて短波長である可視領域の レーザを使用するため、回析の影響が小さく、 より高精度な加工が行える効果もある。

## 4 図面の簡単な説明

第 1 図は本発明によるレーザ加工装置の光学 系傳成図、第2図は第1図に示す装履に用いら れているダイクロイックミラーの透過曲線、第

O

3図は第1図に示す装置に用いられている特性 (干渉)フィルタの透過曲線、第5図は第4図 と異なる透過帯域の広いフィルタの透過曲線、 第 6 図は第 4 図に示した特性を持つダイクロイ ックミラーと第5図に示した特性をもつフィル タを透過した診照光の分光透過審曲線を示す図、 第6凶は従来技術のレーザ加工装置の光学系構 成凶である。

併号の説明

6…スリット

9 … 被加工物

17…色素レーザ発振器

18…色素レーザ光

19…ダイクロイックミラー

20…特性フィルタ

21 ... シャッタ

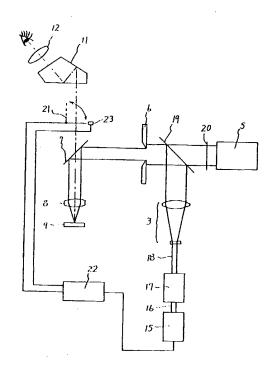
22…制御回路。

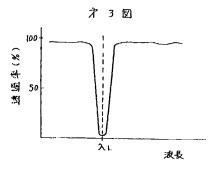


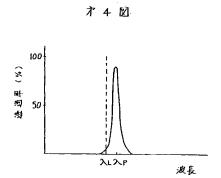
代理人弁理士 高

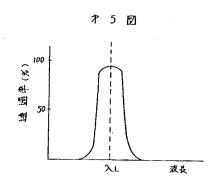
## オー図

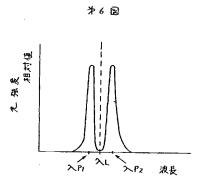
才 2 図











## 手 続 補 正 書(方式)

特許庁長官 殿

ми 60, 2 д 25 п

一种作

60, 2, 25 (超级第三年)

事件の表示

4 6. 4

昭和 59 年 特許顯 第 155374 号

**発明の名称 レーザ加工装置** 

簡正をする者

1017-030B 特許出願人

a a (300 a x x x x 1) 立 製 作 所

補正命令中日付 18和60年(月29日(發達日)

補 正 の 対 冬 明細事の図面の簡単を説明の機

捕 正 の 内 岩 田 明細切象を身か2行目「肌5図は第4図」を 「親4回は第3回」と訂正する。

四 明細智第9頁第4行目「第6図は第4図」を

「銀5図は銀3図」と訂正する。

(3) 明細事第9頁第5行目「第5國」を「第4國」 と訂正する。

-463-